

证券代码：603330

证券简称：天洋新材

天洋新材(上海)科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：TZGX-2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与天洋新材（603330）2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的全体投资者
时间	2026年05月29日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 茹正伟 副总经理、董事会秘书 耿文亮 财务总监 路 赟 独立董事 陈来鹏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问公司有没有参与华为韬T定律的封装材料</p> <p>答:尊敬的投资者,您好!公司目前没有参与华为韬T定律的封装业务,敬请关注公司相关公告,感谢您的关注!</p> <p>2. 贵司年报中披露,电子胶产品已经成功进入半导体行业,具体有什么进展?</p> <p>答:尊敬的投资者,您好!公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已经进入半导体及汽车电子领域小批量供货,因产品导入验证周期等原因,目前该部分业务占电子胶总体营收比重较低,不会对公司业绩造成重大影响,具体信息请关注公司公告。感谢您的关注!</p>

3. 贵司未来的发展方向是什么？电子胶在未来的规划中投资占比多少？

答:尊敬的投资者，您好！公司电子胶相关业务占公司总营收约20%，根据公司战略，电子胶黏剂和中高端热熔胶粘剂作为公司未来发展重点，后续将继续围绕热熔胶、电子胶等主业，逐步加大高端胶黏剂产品的研发投入，加快新能源汽车、半导体等战略新兴领域客户的开拓速度，具体信息请关注公司公告，感谢您的关注！

4. 请问公司后续是否有引入战略投资者、开展并购整合或拓展新业务的规划？整体未来发展方向是如何定位的？

答:尊敬的投资者，您好！公司自成立以来，始终坚持在新型环保粘接材料领域深耕发展，拥有20余年的高分子材料合成、改性经验，未来公司将聚焦主业，在巩固现有市场的同时，加速高端胶黏剂产品研发，持续拓展新能源汽车、半导体等战略新兴领域。公司将根据未来战略发展需要，充分利用上市公司平台资源，持续拓展新业务、新领域。具体信息请关注公司公告。感谢您的关注！

5. 贵公司在高端半导体封装材料赛道有什么产品可以供货？

答:尊敬的投资者，您好！公司电子胶业务经过多年发展、沉淀，积累了大量高端胶黏剂产品开发和客户服务经验，目前公司已经开发光模块透镜固定用胶、高导热胶、导电胶、底填胶等产品，目前该部分业务占电子胶总体营收比重较低，不会对公司业绩造成重大影响，感谢您的关注。

6. 贵司目前电子胶产线的利用率有多高？针对目前的市场需求，贵司有扩充产线的计划吗？

答:尊敬的投资者，您好！公司电子胶业务2025年度的产能利用率为58.7%。未来将根据业务发展需要，适时进行相关产能规划，具体信息请关注公司公告，感谢您的关注！

7. 请问茹董：贵公司此前提到向半导体/汽车电子/储能导热三大赛道转型，目前这些新业务的进展如何？订单情况、客户验证进度、产能规划分别处于什么阶段？预计何时能形成规模化收入贡献？

答:尊敬的投资者，您好！公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已经进入半导体及汽车电子领域小批量供货，因产品导入验证周期等原因，目前该部分业务占电子胶总体营收比重较低，不会对公司业绩造成重大影响。未来公司将持续拓展新能源汽车、半导体等战略新兴领域，加大新产品研发力度。后续相关业务进展

	等具体信息请关注公司公告，感谢您的关注！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年05月29日